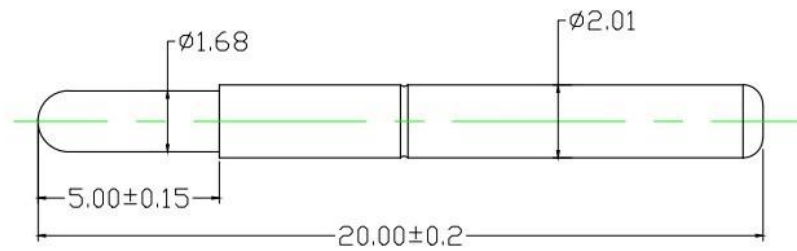


Spécifications de Production

Numéro d'article	SF-P125-J(120)
CNotrese complète	4,5 mm
Force du ressort	180 ± 20 % gf@charge 4,5 mm
Résistance actuelle	≤50mΩ
MOQ	100 pièces
Paiement	T/T
Délai de livraison	5 à 10 jours après réception du paiement

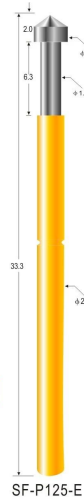
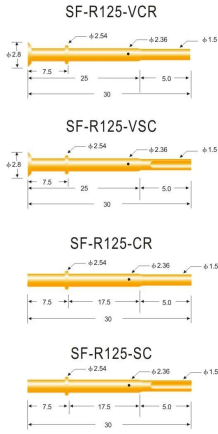
Product Des photos



Materials(Plated) (材質與鍍層):
 Barrel(針套) : Brass(黃銅) , Au on Ni Plated
 Plunger(針軸) : Brass(黃銅) , Ni Plated
 Spring(彈弓) : SUS (不銹鋼線) , /

Specifications (技術要求):
 Full Stroke(滿行程) : 4.5mm
 Spring Force(彈力) : 180±20%gf@ load 4.5mm

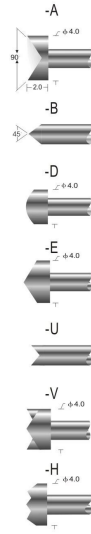
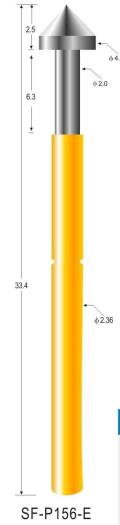
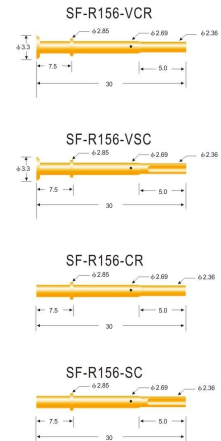
					名称: SF-P125-J(L20)			胜峰科技		
								说明: 1. 所有尺寸单位为mm 2. 未注图示尺寸公差:按GB1804-79 11级精度执行		
标记	处数	更改文件号	签字	日期	图样	标记	视图	质量	比例	图纸编号:
设计			标准化		S	A	☉		1:1	
校对			审定							
审核			制图	RSS						
工艺			日期	2020-09-24	共	1	页	第	1	页



Probe specifications SF-P125(技术规格)

- Recommended minimum center(最小间距): 3.17mm(.1248")
- Mounting hole size(钻孔尺寸): 压克力: 2.40mm(.0945") 电木板、玻璃纤维板: 2.45mm(.0965")
- Full travel(行程): 6.30(.2480")
- Spring force(弹簧压力): 200g
- Materials and finishes(材料及涂饰): Plunger: Be Cu, Rh plated; Barrel: Brass, Gold plated; Spring: Stainless steel
- Current rating(额定电流): 5A(安培)
- Contact resistance(接触电阻): 50mΩ(毫欧姆)
- Connections(接线形式): Crimp: R125-VCR, R125-CR Solder cup: R125-VSC, R125-SC

Noted: Specifications subject to change without notice(注: 规格变动不另行通知)



Probe specifications SF-P156(技术规格)

- Recommended minimum center(最小间距): 4.75mm(.1870")
- Mounting hole size(钻孔尺寸): 压克力: 2.75mm(.1083") 电木板、玻璃纤维板: 2.80mm(.1102")
- Full travel(行程): 6.30(.2480")
- Spring force(弹簧压力): 250g
- Materials and finishes(材料及涂饰): Plunger: Be Cu, Rh plated; Barrel: Brass, Gold plated; Spring: Stainless steel
- Current rating(额定电流): 5A(安培)
- Contact resistance(接触电阻): 50mΩ(毫欧姆)
- Connections(接线形式): Crimp: R156-VCR, R156-CR Solder cup: R156-VSC, R156-SC

Noted: Specifications subject to change without notice(注: 规格变动不另行通知)



Production Couler



1. raw material warehouse



2. Lathe workshop



3. Assemble workshop



4. Quality inspection



5. Finished products



6. Packing

Essai Équipement

Measuring Equipment >



Measuring Equipment:

1. Agilent current testing;
2. Quadratic element measurement
3. Load Curve Meter
4. Bond Test
5. Life Fatigue Test

Emballage



Principal des produits

1. Broche à ressort (simple) pour les tests PCB, TIC, FCT, etc.
2. Broche Pogo (connecteur) pour établir une connexion entre deux cartes de circuits imprimés pour les applications de chargement, de localisation, de batterie, de semi-conducteur et d'interconnecteur ;
3. Sondes à double extrémité pour les tests BGA et semi-conducteurs ;
4. Broche universelle sans ressort, broche de revêtement, broche LM avec séries QZ et VZ ;
5. Sonde à courant élevé, sonde de commutation, aiguille de capacité ;
6. Terminal&prise/prise ;
7. Autres composants électroniques liés, verrous gabarits, POM et etc.

Quoi que vous souhaitiez, veuillez nous contacter sans hésitation et nous ferons de notre mieux pour répondre à vos besoins dans la limite de nos capacités.

Our service

1. Nous pouvons répondre à votre demande dans 24 heures ouvrées ;
2. Une conception personnalisée est disponible et les OEM sont les bienvenus ;
3. Nous pouvons livrer les broches de la sonde à nos clients partout dans le monde avec rapidité et précision.
4. Nous pouvons fournir à nos clients le prix le plus bas avec des produits de haute qualité.